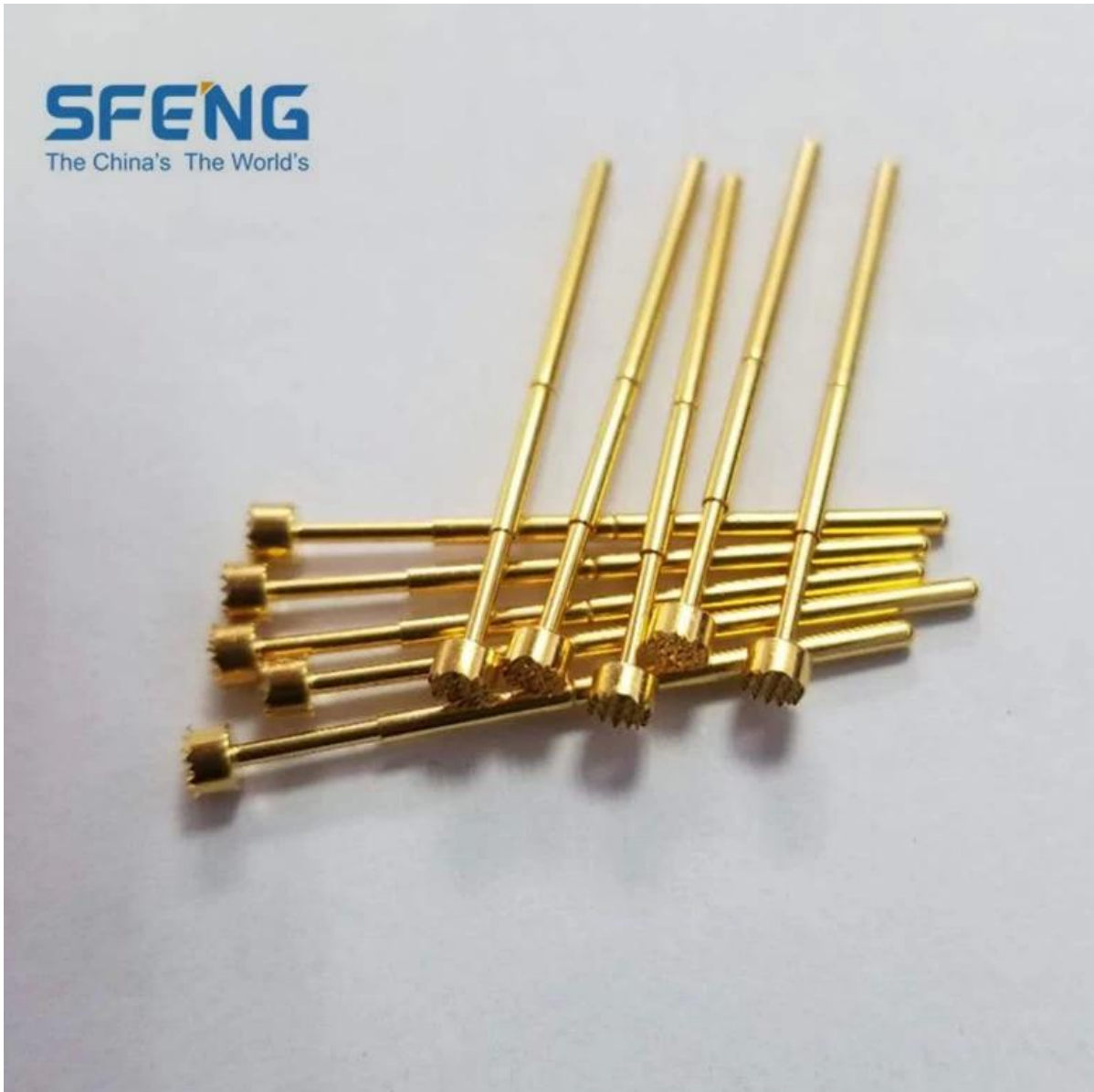
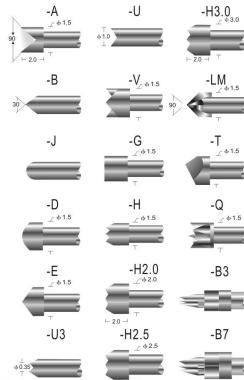


25 tips ICT-testsonde SF-PA100-H3.0

Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-P100-serie
Plateren	Ni-verguld of verguld
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling





Probe specifications SF-P100(技術規格)

- 19-

Noted: Specifications subject to change without notice/注：规格变动不另行通知

[illegible]

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
2.54mm(1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
冲压孔: 1.70mm(.0670")
电火花、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):
Crimp: R100-VCR2.5,R100-CR
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Wire wrap: R100-VW2.5,R100-WW
R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T),
R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice/注：规格变动不另行通知

-20-

1. We kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Customiseddesign is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepennen met snelheid en precisie aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. We kunnen de laagste prijs met een product van hoge kwaliteit leveren aan onze klant.

Veerbelaste pen (enkel) voor PCB, ICT, FCT testen etc;

Pogo pin (connector) om verbinding te maken tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij, halfgeleider en interconnect-toepassingen;

Dubbelzijdige sonde voor testen van BGA en halfgeleiders;

Universele pen zonder veer, coatingpen, LM-pen met QZ- en VZ-serie;

Sonde met hoge stroomsterkte, sonde met schakelaar, capaciteitsnaald;

Terminal & vergaarbak / contactdoos;

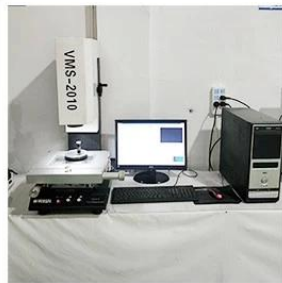
Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, jig-slots, POM, ijzeren scharnier

enz

Kwaliteitscontrole



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Afbeelding inpakken

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

